

SUN-WA TECHNOS CORPORATION

Corporate profile



SUN-WA TECHNOS
Co-invent the Future

会社概要

社是

人を創り 会社を興し 社会に尽くす

社名	サンワテクノス株式会社 (SUN-WA TECHNOS CORPORATION)
設立	1949 年 11 月 4 日
本社所在地	〒104-0031 東京都中央区京橋 3-1-1 東京スクエアガーデン 18 F
代表者	代表取締役社長 松尾 晶広
株式上場	東京証券取引所プライム市場 (8137)
資本金	37 億 2,700 万円 (2025 年 3 月末日現在)
従業員	連結 1,085 名 単体 615 名 (2025 年 3 月 31 日現在)

事業内容

- 産業用エレクトロニクス・メカトロニクス関連の装置・機器・部品の販売
- 各種電子部品・電子機器・各種 OA 機器、FA システム、通信・情報機器等の販売
- 半導体関連製造設備、産業用ロボット、クリーンロボット、FA 産業関連設備装置、基板関連装置、物流搬送装置、車載製品、各種検査装置等の販売
- 生産現場の効率化のためのトータルエンジニアリングサポート

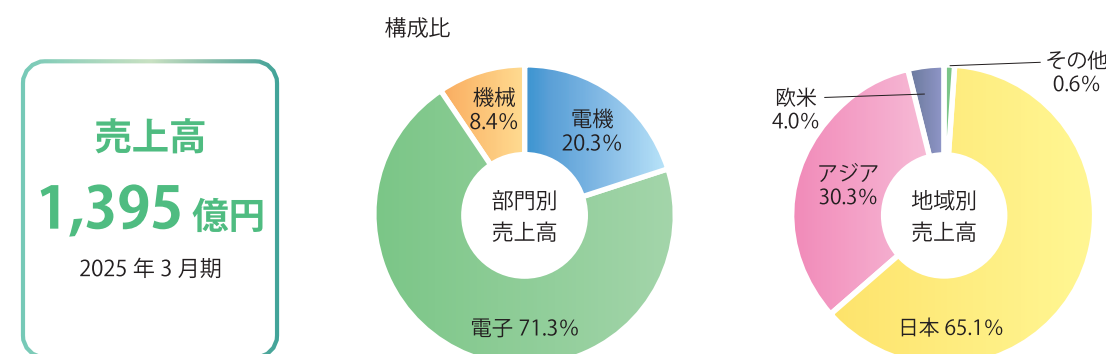
主要得意先 (グループ敬称略)

安川電機	ダイフク
オムロン	アマダ
デンソー	ダイヘン
三菱電機	TOTO
パナソニック	堀場製作所
オークマ	島精機製作所
KOKUSAI ELECTRIC	三浦工業
SCREEN	富士フィルム
富士電機	セガサミー
FUJI	コナミ
ヤマハ発動機	日立
日機装	京三製作所
東芝	ブリヂストン
グローリー	日清食品
キャノン	AGC
ニコン	スバル

沿革

1949	設立(旧社名 山田工業株式会社)	2006	電子部門ISO9001認証取得
1958	福岡支店開設(国内営業拠点第1号)	2009	メカトロ・機械部門ISO9001認証取得
1982	株式を店頭公開	2013	香港物流センター開設
1993	現、サンワテクノス株式会社に商号変更	2015	本社を中央区京橋三丁目に移転
1995	サンワテクノスシンガポール設立(海外現地法人第1号)	2022	東京証券取引所 プライム市場移行
1996	名古屋サービスセンター開設	"	滋賀営業所開設
2003	東京証券取引所市場第二部上場	2023	サンワテクノスインド設立
2004	ISO14001認証取得	2024	上海サンワテクノスに西安、重慶事務所開設
2005	東京証券取引所市場第一部上場	2025	国内 5支社30拠点 海外 3地域統括 14社 39拠点

売上高実績



拠点

国内拠点 30 拠点
グループ会社 国内 2 社
海外 14 社 39 拠点

欧米地域統括部

- シカゴ（アメリカ）
- オハイオ（アメリカ）
- サウスカロライナ（アメリカ）
- アトランタ（アメリカ）
- ロサンゼルス（アメリカ）
- サンノゼ（アメリカ）
- ケレタロ（メキシコ）
- フランクフルト（ドイツ）
- リュブリャナ（スロベニア）

中国地域統括部

- 上海・上海メカトロセンター
- 瀋陽
- 大連
- 青島
- 天津
- 西安
- 蘇州
- 常州
- 成都
- 武漢
- 杭州
- 重慶
- 広州
- 厦門
- 深圳
- 香港
- 香港物流センター

アジア太平洋地域統括部

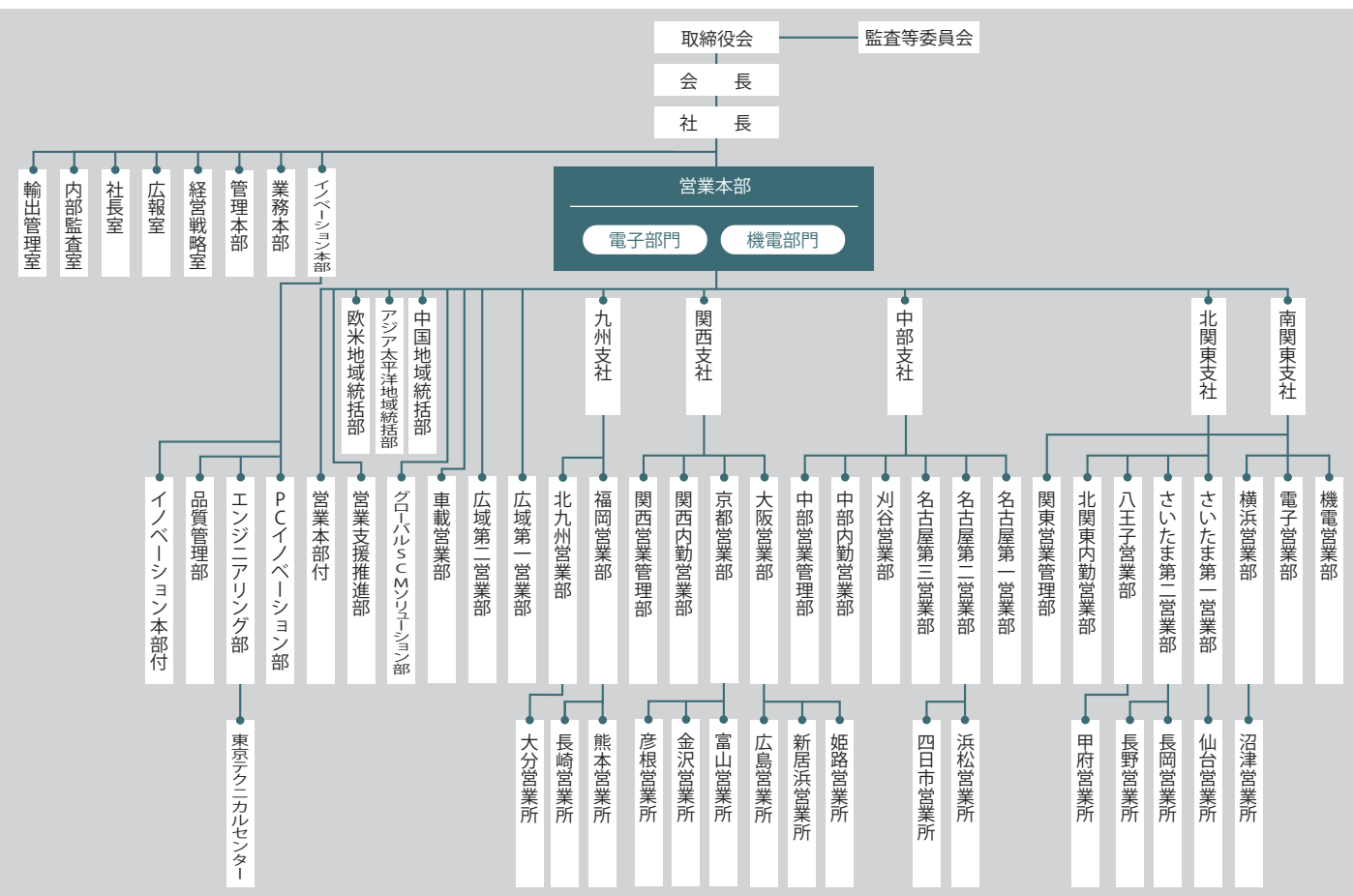
- 台北（台湾）
- 台中（台湾）
- 台南（台湾）
- ハノイ（ベトナム）
- ホーチミン（ベトナム）
- マニラ（フィリピン）
- バンコク（タイ）
- クアラルンプール（マレーシア）
- ペナン（マレーシア）
- シンガポール
- ジャカルタ（インドネシア）

- ベンガルール（インド）
- グルグラム（インド）

国内関連会社

- サンワトリニティ株式会社
- サンワロジスティック株式会社

主要組織図



経営理念

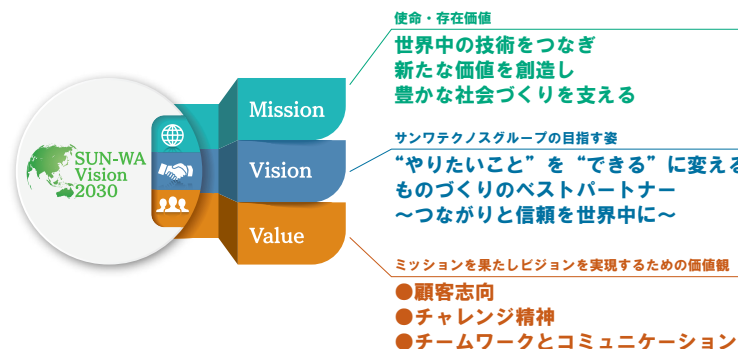
明るい未来を創るサンワテクノスグループ

当社は社業を通じて「社是」の実現を目指し、グローバルネットワークを活用して、顧客への「最新の情報」「ニーズを捉えたソリューション」「安全安心のサービス」を提供し続けます。そしてパートナー企業との協業により、産業の振興、持続可能な社会の実現に奉仕して参ります。

長期経営ビジョン

2022年5月に発表した長期ビジョン「SUN-WA Vision 2030」でサンワテクノスグループの目指す方向性を明確に示しました。「世界中の技術をつなぎ、新たな価値を創造し、豊かな社会づくりを支える」というミッションのもと、持続可能な社会の実現に貢献し、更なる成長を目指します。

— SUN-WA Vision 2030 — サンワビジョン2030



事業概要／主力事業

特徴・強み

- 産業用エレクトロニクス・メカトロニクス関連の装置・機器・部品を取り扱う独立系技術商社
- 顧客のニーズに最適な幅広いシステムと技術ソリューションを提案
- 顧客であると同時に仕入先企業である多数の大手企業との双方向取引による強い協力関係と情報収集力
- グローバルネットワークを活用した、サプライチェーンマネジメントを提供
- 顧客業界ごとに最適な製品・ソリューションを提案するための専門性を備えた顧客セグメントチームと拠点営業の2軸による顧客サポート

代理店事業

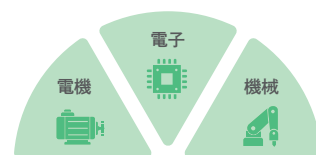
- 電機・電子・機械各種部品、産業用ロボット、FA機器等の商品・サービスの販売及び輸出入

グローバルSCMソリューション事業

- サンワテクノスのグローバルサプライチェーンを駆使し、お客さまの海外拠点での調達コスト低減やリードタイム短縮を実現

エンジニアリング事業

- 最適な部品、機器や技術を組み合わせ、マルチパッケージ化して提供
- 高効率なものづくり環境を提案
- 構想・設計から運用までのトータル技術支援



顧客セグメント



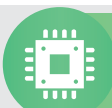
主要取扱製品



電機

F A（ファクトリーオートメーション）機器・装置を取り扱っています。

主要取扱メーカー	主要取扱製品
安川電機	サーボモータ/DDモータ/ リニアモータ/IPMモータ/コントローラ/ インバータ/パワーコンディショナ/ クリーンロボット/真空ロボット/ 半導体用ロボット/搬送装置
オムロン	プログラマブルコントローラ (FAシステム機器)/ 各種センシング機器/視覚認識装置
安川オートメーション・ドライブ	産業用電機品/制御装置
シーメンス	プログラマブルコントローラ (FAシステム機器)/ 産業用PC/ネットワーク機器
ダイヘン	変圧器/受配電システム/シナジーリンク/ パワーコンディショナ/ワイヤレス給電システム
ニチコン	瞬時電圧低下補償装置/ 進相コンデンサ
BMテック	ビルトインモータ/インダクションモータ
ニデックテクノモータ	小型モータ
シンフォニアテクノロジー	クラッチ/ブレーキ
サン電子	AR機能搭載スマートグラス



電子

電子回路部品、電気回路部品、システム構成部品を取り扱っています。

主要取扱メーカー	主要取扱製品
オムロン	センサ/リレー/スイッチ/ コネクタ/ICソケット/電源
スタンレー電気	発光ダイオード/液晶/LED照明
オリジン	半導体/電源/ベアリング
TDK	コンデンサ/トランス/インダクタ/フェライトコア
TDKラムダ	電源/ノイズフィルタ
ミネベアミツミ	ファンモーター/ベアリング/ ステッピングモーター/ひずみゲージ
ニチコン	コンデンサ/電源
ケル	コネクタ/ラック/ICソケット
フエニックス・コンタクト	端子台/リレー/電源
本多通信工業	コネクタ
フジクラ [第一電子工業]	コネクタ
スリーエム ジャパン	コネクタ/ICソケット
山一電機	コネクタ/ICソケット
オータックス	スイッチ/ICソケット/端子台
シーメンス	ブレーカ/コンタクタ
日本アレフ	リードスイッチ/センサ
北陽電機	センサ/光データ伝送装置
ベスタクト・ソリューションズ	ベスタクト
ディ・エム・シー	タッチパネル
TOPPAN	カラーLCD
リコーPFU	組込PC
コンピューティング	
オプトル	ステレオカメラ(車載・FA) /光モジュール/光学部品
明電舎	組込PC
東芝	組込PC/バッテリー/リチウムイオン電池
コンテック	組込PC/拡張カード
エムティティ	組込PC/信号変換器
ホクサ	ヒートシンク
グランドナイト	アースライン用ノイズフィルター



機械

ロボット・コンベヤ・ポンプなどの単体販売から機電一体のシステム受注を請け負っています。

主要取扱メーカー	主要取扱製品
安川電機	産業用ロボット/クリーン搬送装置/ 液晶関連製造設備
デンソーウェーブ	産業用ロボット/自動認識装置
三機工業	物流搬送装置/半導体・液晶製造関連装置/ クリーンコンベヤ/環境設備
日機装	特殊ポンプ/計測器
FUJI	基板実装機/組立機
オムロン	画像検査装置/セーフティコンボ/ モバイルロボット
ダイヘン	AGV(無人搬送車)
シーメンス	減速機/セーフティコンボ
テラル	ポンプ/送風機

エンジニアリング・システムパートナー

●ロボット・自動化関連

アドテック富士
アラインテック
エイアイキューブ
エムテック
AGCテクノロジーソリューションズ
弘輝テック
三機工業
サンフィールド
ジェーシーシーエンジニアリング
フジプレアム

●制御関連

興和電機システム 三和商会
テクノミックスメンテ 野里電気工業



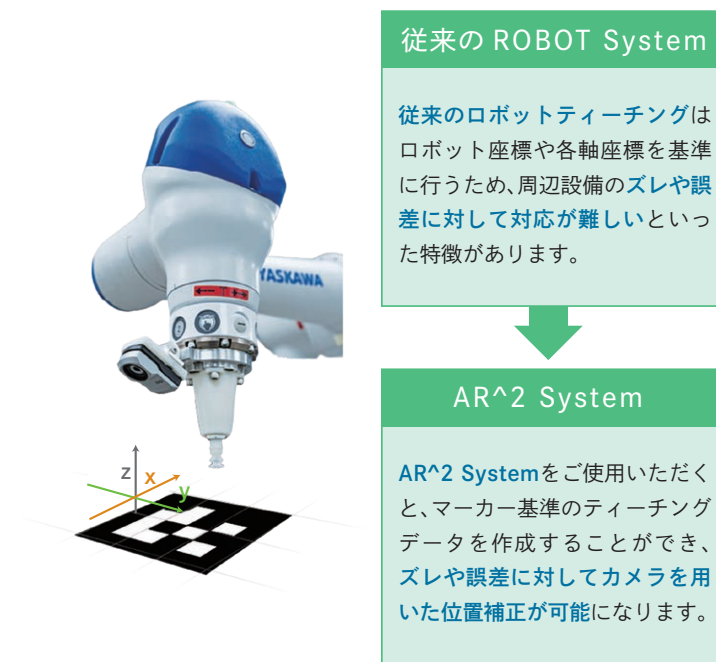
ソリューション開発

『3D Connect シリーズ』 第1弾「AR^2 System」(2023年11月発売)

株式会社エムテック(福岡県北九州市)と協働し、仮想空間を活用したデジタルマニュファクチャリングを実現する『3D Connect シリーズ』の開発をスタート。その第1弾として、ARマーカーを利用したロボットソリューションパッケージ『AR^2 System<エアー・ル・ツー・システム>』を発売いたしました。

AR^2 System(ティーチングデータ位置補正ツール)とは

ロボットに搭載したカメラがARマーカーを読み取り、自動座標定位を行うことで、高精度にロボットの相対的位置補正ができます。精度はARマーカーを中心とする500mm角以内領域でXYZ座標誤差は±0.5mm以内です。Windows上で動作する専用GUIで簡単に設定できます。



【オプション】移動台車、自動化対応

ロボット及び、コントローラを搭載した移動台車やロボット周辺の自動化も対応いたします。

